



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年7月28日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社
 コード番号 2760 URL <http://www.teldevice.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長
 四半期報告書提出予定日 平成23年8月8日
 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東

(氏名) 栗木 康幸
 (氏名) 河合 信郎

TEL 045-443-4000

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	20,022	△6.9	506	△3.3	735	79.3	428	56.1
23年3月期第1四半期	21,500	16.2	523	119.6	410	134.6	274	183.8

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 454百万円 (19.3%) 23年3月期第1四半期 381百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	4,038.39	—
23年3月期第1四半期	2,587.48	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	48,579	23,294	48.0
23年3月期	50,254	23,220	46.2

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 23,294百万円 23年3月期 23,220百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	3,000.00	—	3,600.00	6,600.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	3,300.00	—	3,300.00	6,600.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	44,000	△3.4	1,145	△0.5	1,100	△11.8	630	△26.9	5,943.40
通期	95,000	4.0	3,370	22.7	3,250	10.5	1,950	1.7	18,396.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注)詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

24年3月期1Q	106,000 株	23年3月期	106,000 株
----------	-----------	--------	-----------

② 期末自己株式数

24年3月期1Q	— 株	23年3月期	— 株
----------	-----	--------	-----

③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期1Q	106,000 株	23年3月期1Q	106,000 株
----------	-----------	----------	-----------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1.	当四半期決算に関する定性的情報	2
	(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
	(2) 連結財政状態に関する定性的情報	2
	(3) 連結業績予想に関する定性的情報	2
2.	サマリー情報(その他)に関する事項	3
	(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
	(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
	(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3.	四半期連結財務諸表	4
	(1) 四半期連結貸借対照表	4
	(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
	(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
	(4) 継続企業の前提に関する注記	9
	(5) セグメント情報	9
	(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
4.	補足情報	10
	(1) 仕入、受注及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況の中、生産活動に持ち直しの動きが見られるものの、電力供給の制約や雇用情勢に停滞感が続いていることなどから、依然として景気の先行きが不透明な状態となっております。

当社グループが参画しているエレクトロニクス業界では、民生機器やPC等の消費者向け最終製品に対する需要の減少や震災によるサプライチェーンの混乱等により、市場の低迷が続く状況となっております。国内のIT投資についても震災の影響による一時的な縮小傾向が見られる反面、データセンターの需要拡大等に伴う投資意欲の回復が見込まれております。

当社グループにおける当第1四半期連結累計期間の業績については、売上高200億2千2百万円（前年同期比6.9%減）、営業利益5億6百万円（前年同期比3.3%減）、償却債権取立益の計上等により経常利益7億3千5百万円（前年同期比79.3%増）、四半期純利益4億2千8百万円（前年同期比56.1%増）となりました。

報告セグメントに係る業績については、次のとおりであります。

(半導体及び電子デバイス事業)

産業機器向け半導体製品については比較的堅調に推移いたしました。昨年後半から薄型テレビやPC等の販売に減速感が強まっていたことや震災の影響による需要の冷え込みなどを背景に、メモリーICや専用ICといった民生機器向け半導体製品の売上が低調に推移した結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は157億3千6百万円（前年同期比11.6%減）、セグメント利益（経常利益）は3億8千1百万円（前年同期比24.5%減）となりました。

(コンピュータシステム関連事業)

企業のIT投資については慎重な姿勢が続く中、震災後におけるリスク管理の強化等に対する意識の変化に伴い、コンピュータ・ネットワーク関連機器の製品販売等が堅調に推移した結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は42億8千5百万円（前年同期比15.7%増）、セグメント利益（経常利益）は3億5千4百万円（前年同期は9千4百万円の損失）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における総資産は485億7千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億7千5百万円の減少となりました。これは主に、商品及び製品が増加した一方、受取手形及び売掛金、未収消費税等（流動資産の「その他」）が減少したことによります。負債総額は252億8千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億4千8百万円の減少となりました。これは主に、買掛金が減少したことによります。また、純資産総額は232億9千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ7千3百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は48.0%となり前連結会計年度末に比べ1.8ポイント向上いたしました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間は、概ね想定していた業績で推移しており、今後の動向を勘案した結果、前回（平成23年4月27日）公表の第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想は修正しておりません。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,373,240	1,437,577
受取手形及び売掛金	21,025,318	18,780,693
商品及び製品	19,247,439	20,567,091
仕掛品	99,889	186,854
その他	3,656,364	2,878,386
貸倒引当金	△151,076	△129,813
流動資産合計	45,251,175	43,720,789
固定資産		
有形固定資産	1,469,616	1,418,083
無形固定資産	390,339	342,269
投資その他の資産		
その他	3,155,484	3,110,357
貸倒引当金	△11,776	△11,776
投資その他の資産合計	3,143,707	3,098,580
固定資産合計	5,003,664	4,858,933
資産合計	50,254,839	48,579,723
負債の部		
流動負債		
買掛金	7,360,850	6,012,088
短期借入金	7,996,405	7,598,393
賞与引当金	1,052,640	313,574
役員賞与引当金	42,150	11,412
その他	4,828,935	5,481,628
流動負債合計	21,280,981	19,417,096
固定負債		
退職給付引当金	5,141,885	5,246,975
役員退職慰労引当金	128,698	135,713
その他	482,543	485,835
固定負債合計	5,753,127	5,868,523
負債合計	27,034,108	25,285,620

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,495,750	2,495,750
資本剰余金	5,645,240	5,645,240
利益剰余金	15,238,358	15,284,827
株主資本合計	23,379,348	23,425,817
その他の包括利益累計額		
繰延ヘッジ損益	△29,659	15,949
為替換算調整勘定	△128,959	△147,664
その他の包括利益累計額合計	△158,618	△131,715
純資産合計	23,220,730	23,294,102
負債純資産合計	50,254,839	48,579,723

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月 1日 至 平成23年6月30日)
売上高	21,500,901	20,022,151
売上原価	17,702,307	16,344,835
売上総利益	3,798,593	3,677,315
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	1,207,259	1,270,786
賞与引当金繰入額	345,828	298,540
退職給付引当金繰入額	197,019	195,476
その他	1,524,672	1,406,159
販売費及び一般管理費合計	3,274,779	3,170,963
営業利益	523,814	506,352
営業外収益		
受取利息	3	4
償却債権取立益	—	216,130
その他	4,099	30,657
営業外収益合計	4,103	246,791
営業外費用		
支払利息	5,879	7,398
売上債権売却損	8,521	7,158
為替差損	101,934	—
その他	1,157	2,892
営業外費用合計	117,491	17,448
経常利益	410,425	735,695
特別利益		
貸倒引当金戻入額	48,653	—
特別利益合計	48,653	—
特別損失		
固定資産除却損	4,059	289
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	42,694	—
特別損失合計	46,753	289
税金等調整前四半期純利益	412,325	735,405
法人税等	138,052	307,336
少数株主損益調整前四半期純利益	274,273	428,069
四半期純利益	274,273	428,069

四半期連結包括利益計算書
【第1四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月 1日 至 平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	274,273	428,069
その他の包括利益		
繰延ヘッジ損益	135,654	45,608
為替換算調整勘定	△28,442	△18,705
その他の包括利益合計	107,211	26,902
四半期包括利益	381,485	454,971
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	381,485	454,971
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成22年4月 1日 至 平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成23年4月 1日 至 平成23年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	412,325	735,405
減価償却費	105,191	144,885
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△374,602	△21,262
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△489,640	△738,708
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△16,291	△30,737
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	112,711	105,090
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	5,067	7,015
受取利息及び受取配当金	△3	△4
支払利息	5,879	7,398
為替差損益 (△は益)	569	277
有形固定資産除却損	3,722	289
無形固定資産除却損	337	—
売上債権の増減額 (△は増加)	2,227,077	2,205,225
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△686,777	△1,448,091
仕入債務の増減額 (△は減少)	642,503	△1,303,503
未収消費税等の増減額 (△は増加)	665,026	1,031,794
その他	439,261	637,842
小計	3,052,356	1,332,914
利息及び配当金の受取額	3	4
利息の支払額	△5,876	△7,393
法人税等の支払額	△1,054,875	△415,548
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,991,607	909,977
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△39,425	△99,247
無形固定資産の取得による支出	△68,229	△17,778
その他	△1,676	36,307
投資活動によるキャッシュ・フロー	△109,331	△80,717
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△2,161,028	△380,026
配当金の支払額	△265,000	△381,600
リース債務の返済による支出	△1,477	△1,605
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,427,505	△763,232
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,962	△1,690
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△549,192	64,337
現金及び現金同等物の期首残高	1,621,262	1,373,240
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,072,070	1,437,577

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成 22年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	17,796,149	3,704,751	21,500,901	—	21,500,901
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	17,796,149	3,704,751	21,500,901	—	21,500,901
セグメント利益又は損失(△)	504,665	△94,240	410,425	—	410,425

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成 23年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	15,736,171	4,285,980	20,022,151	—	20,022,151
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	15,736,171	4,285,980	20,022,151	—	20,022,151
セグメント利益	381,128	354,566	735,695	—	735,695

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第1四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高(千円)	前年同四半期比(%)
半導体及び電子デバイス事業	14,570,595	△7.8
コンピュータシステム関連事業	3,180,857	24.7
合計	17,751,453	△3.3

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同四半期比(%)	受注残高(千円)	前年同四半期比(%)
半導体及び電子デバイス事業	17,380,738	△15.6	11,165,544	△6.3
コンピュータシステム関連事業	5,367,715	18.3	6,238,061	15.7
合計	22,748,454	△9.5	17,403,605	0.5

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同四半期比(%)
半導体及び電子デバイス事業	15,736,171	△11.6
コンピュータシステム関連事業	4,285,980	15.7
合計	20,022,151	△6.9

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。